

深圳市天成照明有限公司

SPECIFICATIONS

产品规格书

| | | | |
|------|--|------|----------------|
| 客户名称 | | 产品名称 | TX1818B |
| 客户代码 | | 产品规格 | TC5050RGB-3CJH |



| 客 户 确 认 | | | |
|------------------------|----|-----|--|
| | | | |
| | | | |
| 制定 | 审核 | 核准 | |
| 黄奕源 | | 金国奇 | |
| 版本号 (Vension No) : 1.1 | | | |



地址：深圳市宝安区松岗街道东方大道 33 号

电话：0755-29573599 29573979 传真：0755-29573533

网址：<http://www.tczmled.com> 邮编：518106



◆ Description (描述)

TX1818B 是一个三通道集控制电路与发光电路于一体的智能外控 LED 光源。其外型与一个 5050LED 灯珠相同, 每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路, 电源稳压电路, 内置恒流电路, 高精度 RC 振荡器, 输出驱动采用专利 PWM 技术, 有效保证了像素点内光的颜色高一致性。

芯片采用双线通讯方式, 采用归零码的方式发送信号。芯片在上电复位以后, 接受 DIN 端打来的数据, 接受够 24 bit 后, DOUT 端口开始转发数据, 供下一个芯片提供输入数据。在转发之前, DOUT 口一直拉低。此时芯片将不接受新的数据, 芯片 OUTR、OUTG、OUTB 三个 PWM 输出口根据接受到的 24 bit 数据, 发出相应的不同占空比的信号, 该信号周期在 4 ms。如果 DIN 端输入信号为 RESET 信号, 芯片将接收到的数据送显示, 芯片将在该信号结束后重新接受新的数据, 在接受完开始的 24 bit 数据后, 通过 DOUT 口转发数据, 芯片在没有接受到 RESET 码前, OUTR、OUTG、OUTB 管脚原输出保持不变, 当接受到 80μs 以上低电平 RESET 码后, 芯片将刚才接收到的 24 bit PWM 数据脉宽输出到 OUTR、OUTG、OUTB 引脚上。除 DIN 外, 芯片额外设计了 FDIN 输入端, 接收上一个芯片的 DIN 数据, 也就是上上一个芯片的 DOUT 数据。级联时, 如果某一颗芯片损坏, 不影响数据传输, 后续芯片仍能正常接收数据。

LED 具有低电压驱动, 环保节能, 亮度高, 散射角度大, 一致性好, 超低功率, 超长寿命等优点。将控制电路集成于 LED 上面, 电路变得更加简单, 体积小, 安装更加简便。

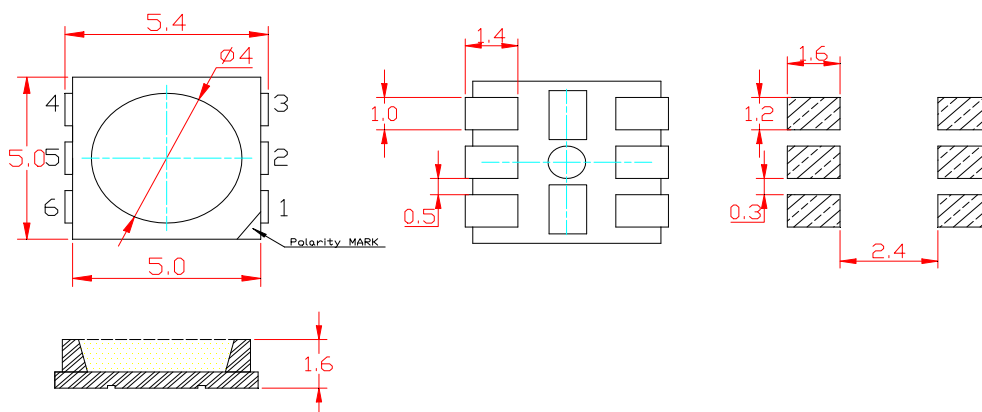
◆ Applications (领域)

- LED 全彩发光字灯串, LED 全彩模组, LED 幻彩软硬灯条, LED 护栏管, LED 外观/情景照明。
- LED 点光源, LED 像素屏, LED 异形屏, 各种电子产品, 电器设备跑马灯。

◆ Features (特征)

- 单颗 IC 或灯珠损坏不影响后续数据
- 采用高压功率 CMOS 工艺
- 默认 9mA 恒流输出, 便于降低内置灯珠功耗
- 灰度调节电路 (256 级灰度可调)
- 双输入串行级联接口 (DIN, FDIN.)
- 内置高精度和高稳定性振荡器
- 数据整形: 接受完本单元数据自动将后续数据整形输出
- 数据传输频率可达 800Kbps

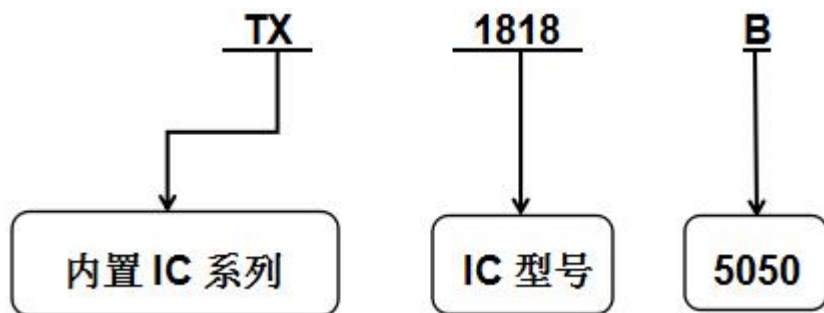
◆ Package Dimensions (封装尺寸)



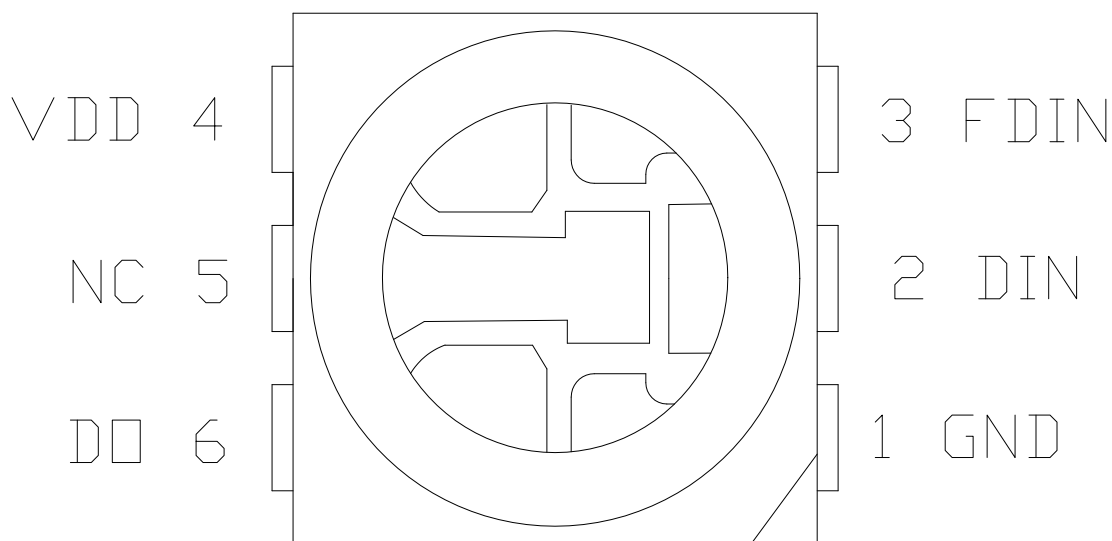
注:

1. 所有标注尺寸的单位均为毫米
2. 除了特别注明, 所有标注尺寸的公差均为 ±0.2mm
3. 封装尺寸: 5.0 X 5.0 X 1.6mm

◆ Product naming principle (产品命名原则)



◆ Pin figure (引脚图)



◆ Pin function (引脚功能)

| 引脚序号 | 符号 | 管脚名 | 功能描述 |
|------|------|------|----------|
| 1 | GND | 地 | 电源地 |
| 2 | DIN | 数据输入 | 级联数据输入 |
| 3 | FDIN | 数据输入 | 级联备用数据输入 |
| 4 | VDD | 电源 | 芯片供电管脚 |
| 5 | NC | 空脚 | 做悬空处理 |
| 6 | DO | 数据输出 | 级联数据输出 |

◆ Electro-optical characteristics at Ta=25°C (电光特性)

| (项目) | Symbol (符号) | Mix (最小) | Typ (平均) | Max (最大) | Unit (单位) | Conditions (测试条件) | |
|------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|---------|
| Dominant wavelength (主波长) | λ d | G | 520 | | 525 | nm | IF=20mA |
| | | R | 620 | | 625 | | |
| | | B | 465 | | 470 | | |
| Luminous intensity (发光强度) | IV | G | 1300 | | 1800 | mcd | IF=20mA |
| | | R | 500 | | 700 | | |
| | | B | 300 | | 500 | | |

◆ Absolute maximum ratings at Ta=25°C (绝对最大额定值)

| 参数 | 符号 | 范围 | 单位 |
|--------|------|---------------|----|
| 电源电压 | VDD | -0.4~14V | V |
| 逻辑输入电压 | V1 | -0.5~VDD+7.0V | V |
| 工作温度 | Topt | -40~85°C | °C |
| 储存温度 | Tstg | -40~120°C | °C |

◆ Electric Spec (电气参数)

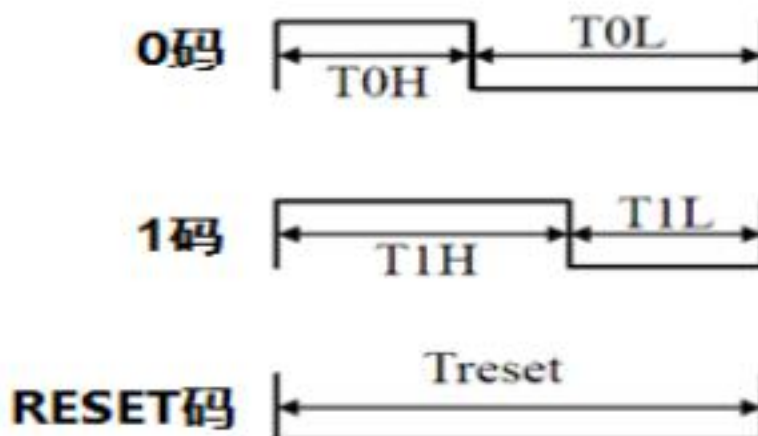
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|-------------|------|------|----|------|-----|---------|
| 芯片电源电压 | Vin | 10.8 | 12 | 13.2 | V | -- |
| R/G/B输出驱动电流 | Lout | 8.82 | 9 | 9.18 | mA | -- |
| 信号输入翻转阈值 | VIH | 4 | -- | -- | V | VDD=12V |
| | VIL | -- | -- | 1 | V | |
| PWM频率 | FPWM | -- | 8 | -- | KHZ | -- |
| 静态功耗 | IDD | -- | 2 | -- | mA | -- |

◆ dynamic parameter (动态参数)

| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|--------|-----------|----|-----|-----|-----|------|
| 数据传输速度 | F_{DIN} | -- | 800 | -- | KHZ | -- |
| 传输延迟时间 | T_{plz} | -- | -- | 500 | ns | -- |

◆ Temporal waveform figure (时序波形图)

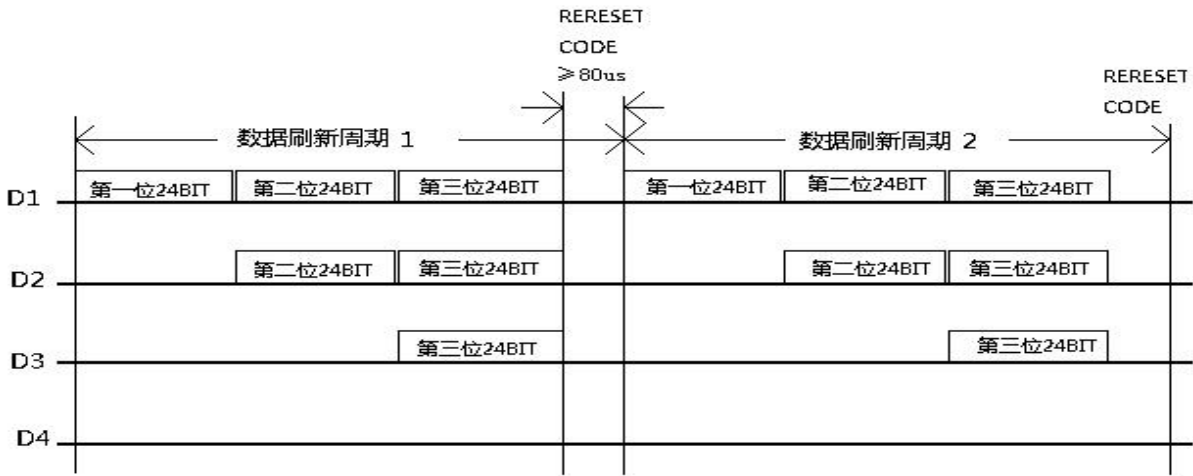
➤ 输入码型



➤ 码型时间

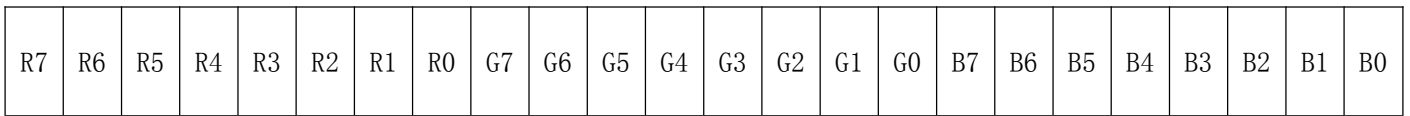
| 名称 | 描述 | 典型值 | 容许误差 |
|------|----------------|----------------|-----------------|
| T0H | 0 码, 高电平时间 | 0.3 μ s | $\pm 0.05\mu$ s |
| T1H | 1 码, 高电平时间 | 0.9 μ s | $\pm 0.05\mu$ s |
| T0L | 0 码, 低电平时间 | 0.9 μ s | $\pm 0.05\mu$ s |
| T1L | 1 码, 低电平时间 | 0.3 μ s | $\pm 0.05\mu$ s |
| Trst | Reset 码, 低电平时间 | $\geq 80\mu$ s | |

◆ Mode of data transmission (数据传输方式)



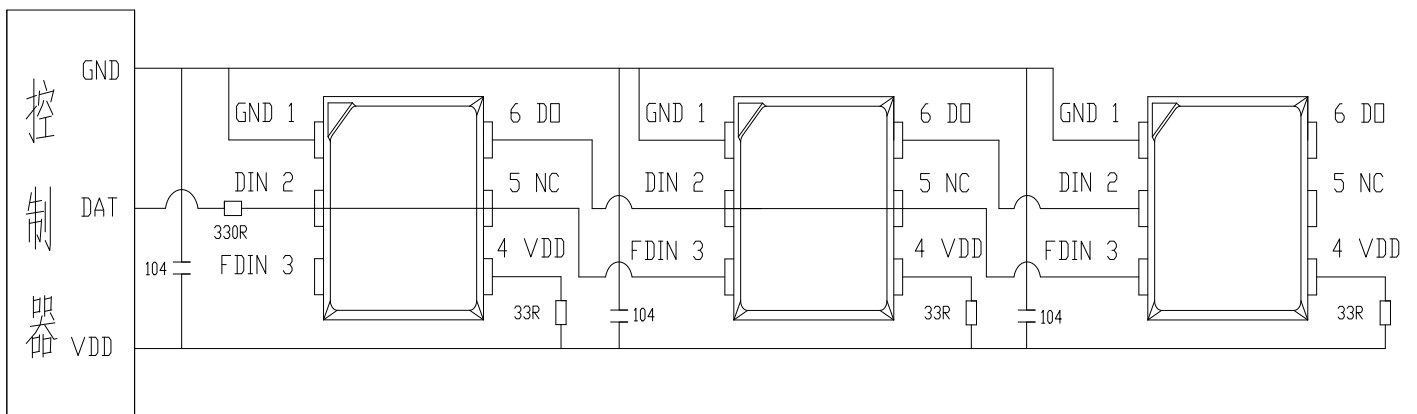
注：其中 D1 为 MCU 端发送的数据，D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。

◆ Data format (数据格式)



注：高位先发，按照 RGB 的顺序发送数据

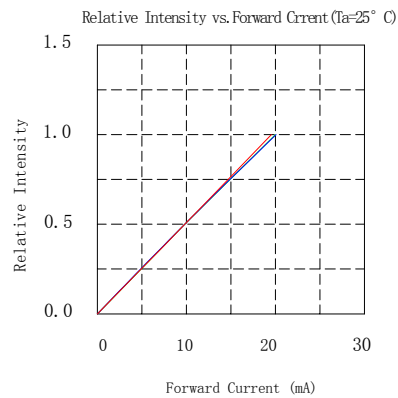
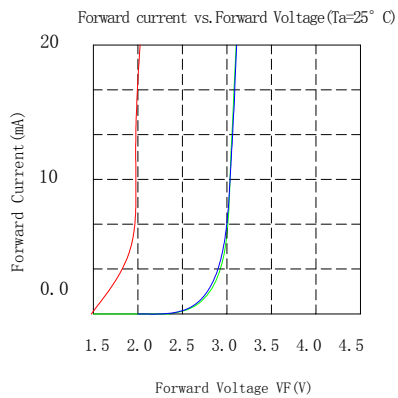
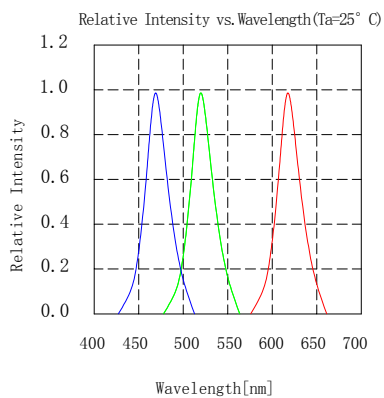
◆ Typical application circuit (典型应用电路)



为防止产品在测试时带电插拔产生的瞬间高压导致芯片信号输入输出引脚损坏应该在电源引脚串接 33Ω 保护电阻。此外，图中各芯片的退耦电容 (0.1μF) 不可缺少，且走线到芯片的 VDD 和 GND 脚应尽量短，以达到最佳的退耦效果，稳定芯片工作，同时需在信号输入端串接一个 330 欧的保护电阻。

◆ Typical optical characteristics curves (典型光学特性曲线)

Spectral Distribution



Derating

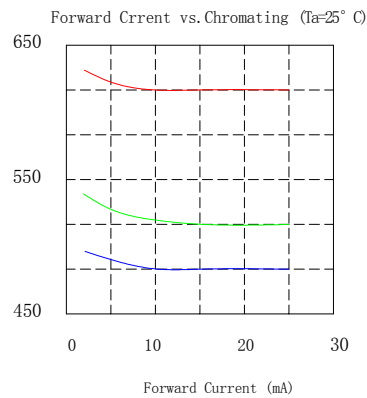
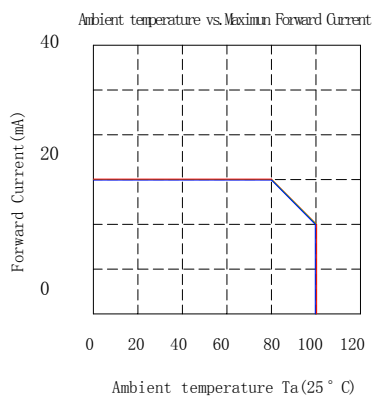
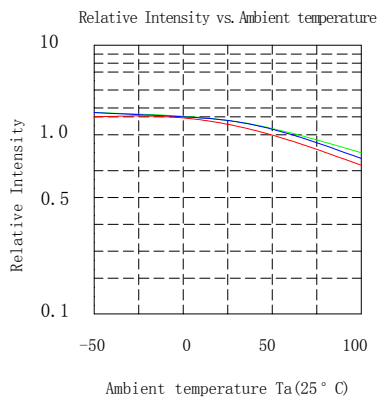
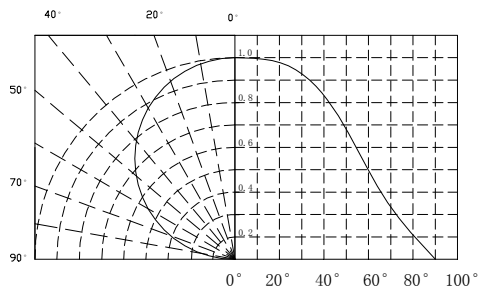
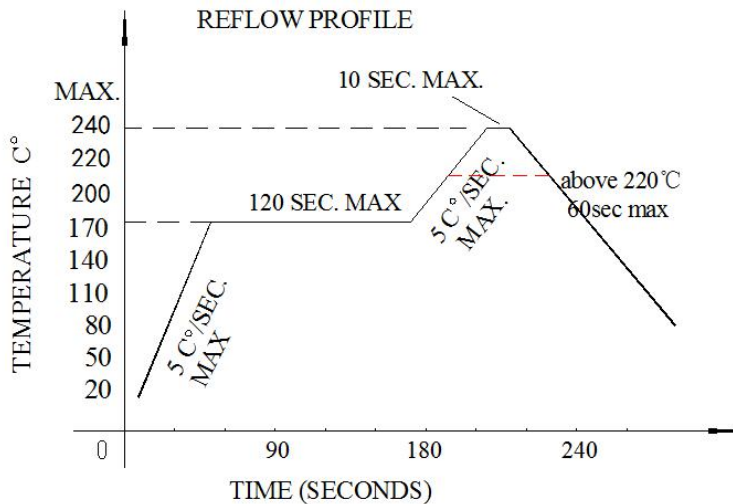


Diagram characteristics of radiation



◆ Reflow profile (焊接说明)

■ SMD Reflow Soldering Instructions (回流焊简介)



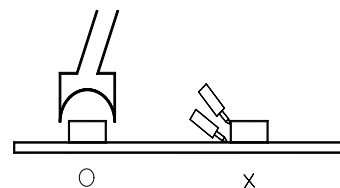
1. Reflow soldering should not be done more than two times
回流焊次数不应超过 2 次
2. When soldering ,do not put stress on the LEDs during heating
焊接时，在加热过程中不能有应力作用于 LED 灯珠

■ Soldering iron (烙铁)

1. When hand soldering, keep the temperature of the iron under 300°C, and at that temperature keep the time under 3 sec.
手工焊接时，烙铁温度控制在 300°C 以下，且时间不可超过 3 秒
2. The hand soldering should be done only a time
手工焊接只可焊接一次

■ Rework (返工)

1. Customer must finish rework within 5 sec under 240°C
温度保持在 240°C 以下，5 秒内完成返工作业
2. The head of iron can not touch the LEDs
烙铁不能碰触到 LED 灯珠
3. Twin-head type is preferred.
双头形烙铁为最佳



■ CAUTIONS (注意事项)

The encapsulated material of the LEDs is silicone. Therefore the LEDs have a soft surface on the top of package. The pressure to the top surface will be influence to the reliability of the LEDs. Precautions should be taken to avoid the strong pressure on the encapsulated part. So when using the picking up nozzle, the pressure on the silicone resin should be proper.

封装的 LED 为硅材料。该 LED 具有软表面的封装顶部。顶部表面的压力会影响 LED 的可靠性。应采取预防措施，以避免有过大的压力作用于在封装件上。因此，在选用吸嘴时，应适用于有机硅树脂的压力。

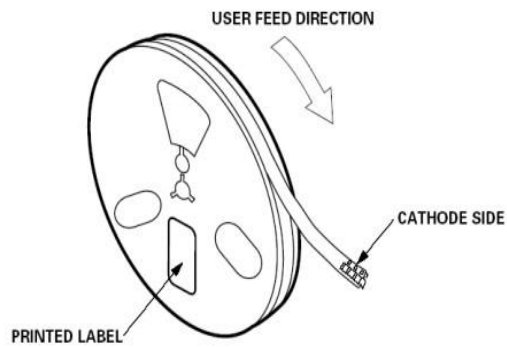
◆ Reliability (可靠性)

TEST ITEMS AND RESULTS (测试项目和结果)

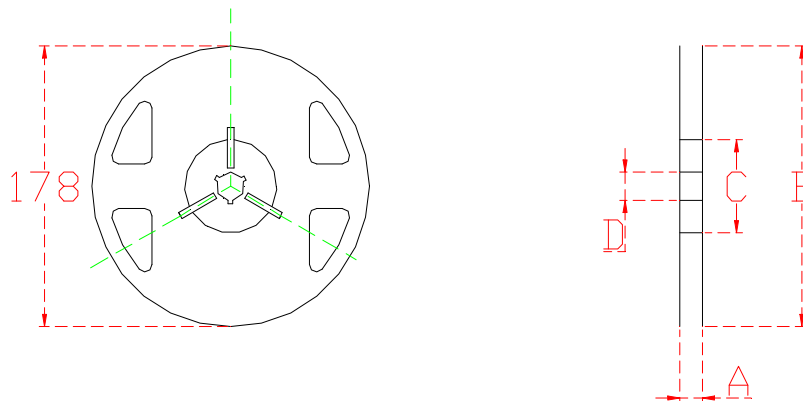
| Test Item (测试项目) | Ref.Standard (参考标准) | Test Conditions (测试条件) | Note (备注) | Conclusion (结论) |
|--|------------------------|--|--------------|--------------------|
| Reflow Soldering (回流焊) | JESD22-B106 | Tsld=240°C, 10sec | 3 times | 0/22 |
| Temperature Cycle (温度循环) | JESD22-A104 | -20°C 30min ↑↓15min 120°C 30min | 200 cycle | 0/100 |
| Thermal Shock (冷热冲击) | JESD22-A106 | -40°C 15min ↑↓15sec 125°C 15min | 200 cycle | 0/100 |
| High Temperature Storage (高温存储) | JESD22-A103 | T _a =100°C | 1000 hrs | 0/100 |
| Low Temperature Storage (低温存储) | JESD22-A119 | T _a =-40°C | 1000 hrs | 0/100 |
| Power temperature Cycling (点亮高低温循环) | JESD22-A105 | On5min-40°C>15min ↑↓ ↑↓<15min Off5min100°C>15min | 200 cycle | 0/100 |
| Life Test (老化测试) | JESD22-A108 | T _a =25°C I _F =9mA | 1000 hrs | 0/100 |
| High Humidity Heat Life Test (高温高湿) | JESD22-A101 | 60°C RH=90% I _F =9mA | 1000 hrs | 0/100 |

◆ Packaging Specifications (包装规格)

● Feeding Direction (进料方向)

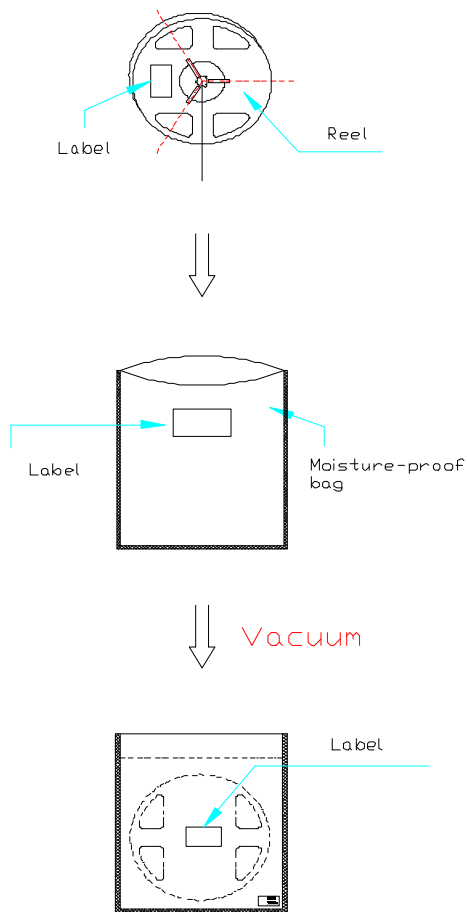


● Dimensions of Reel (Unit: mm) (卷轴尺寸 (单位: 毫米))



| | |
|---|------------|
| A | 8.0±0.1mm |
| B | 178±1mm |
| C | 60±1mm |
| D | 13.0±0.5mm |

1、Packing Icon (包装图标)



2、Label Icon (标签图标)

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [twin](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[TC5053RGBE60-3CJH-GF09](#) [TC5018RGBF08-3CJH-S01](#) [TC3535RGBE07-3CJH-E01](#) [TC5050RGBW4D06-4CJHR3-AFW421A](#)
[TC3528RGB-3CSA-TX1812DB](#) [TC5050RGBW3D06-4CSAR3-AFW324A](#) [TC3838RGB-3CSA-TX1812HC](#) [TC5050RGBW6D06-4CSAR3-AFW603A](#) [TC5050RGB-3CSA-TX1812CL](#) [TC3838RGB-3CSA-TX1818H](#) [TC3838RGB-3CSA-TX1812HA](#) [TC2020RGB-3CJH-TX1812ZM](#)
[TC5050RGB-3CJH-TX1818CA](#) [TC3838RGB-3CSA-TX1818HA](#) [TC5050RGB-3CJH-TX1812CXA](#) [TC5050RGB-3CJH-TX1818B](#)
[TC3838RGBE07-3CJH-E19](#) [TC2020RGB-3CJH-TX1812Z5](#) [TC4018RGB-3CJH-TX1812RA](#) [TC3528RGB-3CSA-TX1812D5](#)
[TC5050RGBF20-3CES-AF51](#) [TC1010RGB-3CSA-TX1812-1010A-1010](#) [TC2020RGB-3CJH-TX1813N1](#) [TC2528RGB-3CJH-TX1812LB](#)
[TC2528RGB-3CJH-TX1812L5](#) [TC5050RGBF08-3CJH-P35C](#) [TC5050RGBF08-3CJH-AF53A](#)